

06.2;12

©1993

# ДАТЧИК ФЛЮЕНСА НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ КАРБИДА БОРА

Ю.А.Быковский, К.Н.Зайцев,  
П.Д.Кервалишвили, И.Н.Николаев,  
А.А.Портнов, С.О.Шаламберидзе

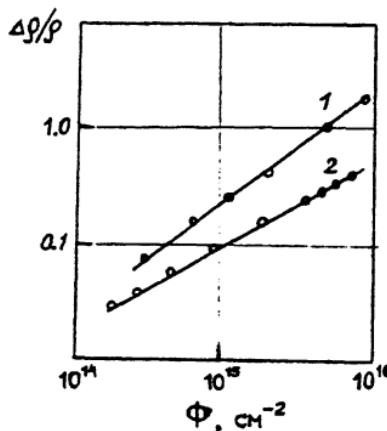
Карбид бора ( $B_4C$ ) благодаря своим уникальным физическим свойствам является перспективным материалом для многих технических применений. В частности, напрашивается идея создания датчика флюенса нейтронных потоков, принцип действия которого состоит в изменении электросопротивления образца  $B_4C$  за счет примесных атомов лития, образующихся в результате ядерной реакции ( $^{10}B(p,\alpha)^7Li$ ).

Влиянию нейтронного облучения на свойства  $B_4C$  посвящено много исследований [1,2], однако в них в основном изучались механические и структурные свойства. Данных о влиянии нейтронного облучения на электрические свойства  $B_4C$  практически нет. В настоящей работе предпринята попытка восполнить этот пробел. С точки зрения создания датчика флюенса нейтронов особый интерес представляет  $B_4C$  в виде тонких пленок.

Нами были приготовлены пленки  $B_4C$  методом лазерного напыления [3], при этом для увеличения сечения ядерной реакции  $^{10}B(p,\alpha)^7Li$  использовался бор, обогащенный изотопом  $^{10}B$  до 90%. Пленки  $B_4C$  осаждались на сапфировые подложки. В зависимости от условий осаждения пленки имели аморфную, поликристаллическую или ориентированную структуру. Толщина пленок составляла около 0.3 мкм. Для измерения электросопротивления пленок в процессе облучения на них предварительно наносились контакты из никеля.

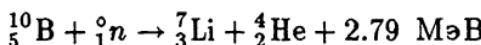
Облучение пленок проводилось в вертикальных каналах реактора ИРТ Московского инженерно-физического института. В первой серии экспериментов пленки  $B_4C$  облучались потоком тепловых нейтронов в сухом канале реактора. Плотность потока тепловых нейтронов составляла  $2 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2} \text{ с}^{-1}$ , при этом фон быстрых нейтронов составлял  $10^9 \text{ см}^{-2} \text{ с}^{-1}$ . Во второй серии экспериментов пленки  $B_4C$  при облучении помещались в кадмиевые ампулы для защиты от тепловых нейтронов, при этом плотность потока быстрых нейтронов составляла  $5 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2} \text{ с}^{-1}$ . Во время облучения температура образцов не превышала 100° С.

На рисунке представлены зависимости изменения относительного удельного электросопротивления,  $\Delta\rho/\rho$ , ориентированных пленок  $B_4C$  от флюенса быстрых (кривая 1) и тепловых (кривая 2) нейтронов. Как видно из рисунка, в интервале достигнутых флюенсов  $10^{14} - 10^{16} \text{ см}^{-2}$  эта зависимость линейная, причем влияние облучения на  $\Delta\rho/\rho$  для быстрых нейтронов значительно больше, чем для тепловых.



Зависимость изменения относительного электросопротивления ( $\Delta\rho/\rho$ ) от флюенса при облучении ориентированных пленок карбида бора быстрыми (1) и тепловыми (2) нейтронами.

Проведем численные оценки для качественного объяснения наблюдавшихся эффектов. При облучении тепловыми нейтронами за счет реакции



протекают три процесса: 1) образование примесных атомов лития в полупроводнике  $\text{B}_4\text{C}$ , 2) образование дефектов в кристаллической решетке  $\text{B}_4\text{C}$  за счет внутренней бомбардировки атомов  $\alpha$ -частицами с энергией 2.79 МэВ, 3) образование дефектов за счет остаточного фона быстрых нейтронов. Используя формулы, приведенные в [4], с учетом геометрических параметров облученных пленок были получены следующие оценки: число образовавшихся атомов Li,  $N_1 = 4 \cdot 10^{12}$ ; число дефектов (смещенных атомов) за счет бомбардировки  $\alpha$ -частицами,  $N_2 = 5 \cdot 10^{11}$ ; число дефектов от фона быстрых нейтронов,  $N_3 = 7 \cdot 10^{10}$ . Поскольку атомы Li в  $\text{B}_4\text{C}$  являются донорными примесями с малой энергией ионизации, то их появление должно уменьшать электросопротивление пленки. В свою очередь возникновение радиационных дефектов в пленке должно увеличивать электросопротивление пленки. Поскольку в эксперименте  $\Delta\rho/\rho$  возрастает с ростом флюенса, то основной эффект связан, по-видимому, с появлением дефектов.

При облучении быстрыми нейтронами, согласно [4], число радиационных дефектов в наших образцах составляет  $N_4 = 4 \cdot 10^{12}$ , а число образовавшихся атомов Li составляет  $N_5 = 7 \cdot 10^7$ . Так как  $N_4 \gg N_5$ , то влиянием донорных примесей вообще можно пренебречь. Тогда увеличение электросопротивления в данном случае можно качественно объяснить появлением дефектов в кристаллической решетке  $\text{B}_4\text{C}$ . Таким образом, наблюдаемое увеличение электросопротивления в обоих случаях можно качественно объяснить появлением дефектов в кристаллической решетке  $\text{B}_4\text{C}$  (как при облучении тепловыми, так и при облучении быстрыми нейтронами).

Расчет количественной связи между числом дефектов и величиной  $\Delta\rho/\rho$  в настоящий момент является весьма трудной задачей,

для решения которой необходимо предварительно установить тип дефектов и характер рассеяния носителей тока на этих дефектах. Другими словами, вычислить величину  $\Delta\rho/\rho$  по данным проведенных нами опытов не представляется возможным. Тем не менее обнаруженную линейную зависимость  $\Delta\rho/\rho$  от флюенса нейтронного потока можно уже сейчас использовать для создания тонкопленочного датчика флюенса нейтронов. Поскольку наблюдаемые изменения  $\Delta\rho/\rho$  достаточно велики (и надежно измеримы), то на основе такого датчика можно создать весьма простой прибор для измерений интенсивности нейтронных потоков в широком интервале флюенса.

Авторы выражают благодарность А.В.Бобровскому за участие в проведении экспериментов и Н.Н.Легтиренко за обсуждение результатов.

### Список литературы

- [1] Jostons A., Dubose C.K. // J. Nuclear Materials. 1972. V. 44. P. 91–95.
- [2] Pitner A.L. //Trans ANS. 1971. N 14. P. 46–48;
- [3] Kervalishvili P.D., Bykovski Y.A., Nikolaev I.N., Shalamberidze S.O. Techn. digest 3rd International symposium on trend and new application in thin films. Strasburg, France, 1991. P. 272.
- [4] Семенихин А.Н. Образование радиационных дефектов в твердых телах. М.: МИФИ, 1987. 64 с.

Московский  
инженерно-физический  
институт

Поступило в Редакцию  
20 июня 1993 г.